
해외출장 결과보고

[해외 IT지원센터 사업 점검 및
기업 글로벌화 벤치마킹]

2026. 1.

I. 출장 개요

□ 목적

- (ICT기금 사업·자산 점검) ICT기금 사업 수행 현황 및 원금보존형자산 점검
- (타기금 해외 지원사업 벤치마킹) 중소벤처기업진흥공단의 중소벤처기업 해외 진출 플랫폼 및 현지 조기 정착 지원 체계 조사(베이징)
- (「SEMICON Japan 2025」 참관) AI반도체 인프라, 차세대 단말 하드웨어 기술 등 관련 최신 동향 파악 및 차년도 ICT기금 정책 지원 방향성 모색

□ 개요

- (출장 기간) 2025. 12. 14.(일) ~ 20.(토), 6박 7일
- (출장지) 중국(베이징), 일본(도쿄)
- (출장자/예산) ICT기금관리본부 2명 / 협약사업비(방발/정진기금운영비)

소속	직위	성명	업무 내용
기금사업성과팀	대리	정은화	ICT기금 사업 실태 점검 및 성과 조사 분석
기금운용관리팀	대리	이명선	ICT기금 사업 실태 점검 및 자산 관리

□ 주요 활동

- 중국(베이징)

일자	업무 수행 내용
12/15 (월)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 베이징 IT지원센터 운영 현황 점검 <ul style="list-style-type: none"> - 「해외 IT지원센터 운영(KOTRA)」 사업 추진 세부내역 관련 특이사항 및 사업성과 점검 - ICT기업 해외 진출 인프라 및 프로그램 지원 체계 조사 - IT지원센터 입주기업 애로사항 등 의견 청취
12/16 (화)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 글로벌비즈니스센터 방문(중소벤처기업진흥공단) <ul style="list-style-type: none"> - 초기 현지 정착 등 단계별 지원에 따른 해외 진출기업의 성공 사례와 수출·규제 대응 인프라 현황 조사 - 현지화 컨설팅 및 글로벌 진출 지원 생태계 벤치마킹 검토

○ 일본(도쿄)

일자	업무 수행 내용
12/17 (수)	○ SEMICON Japan 2025 참관 - 해외 ICT 관련 정책·신기술 동향을 파악하여 ICT기금 사업 수행 우수기업 발굴 및 성과관리 등에 활용
12/18 (목)	<div style="border: 1px dotted black; padding: 5px;"> · AI, IoT 등 반도체 기반 혁신 및 최신 트렌드 조사 · 양자 컴퓨팅, 로봇 등의 디지털 전환 전시회 참관 · 차세대 디스플레이/웨어러블 기기 등 FLEX 전시회 참관 </div>
12/19 (금)	○ 도쿄 IT지원센터 운영 현황 점검 - 「해외 IT지원센터 운영(KOTRA)」 사업 추진 세부내역 관련 특이 사항 및 사업성과 점검 - ICT기업 해외 진출 인프라 및 프로그램 지원 체계 조사 - 원금보존형자산 사용 목적, 실사용 여부 등 정밀 점검

□ 주요 성과

- (사업 관리 투명성 제고) 「해외IT지원센터 운영」 사업 수행 현황 및 성과 점검을 통한 기금사업 관리의 투명성 제고
 - '25년도 해외 진출 성공률, 입주기업 만족도 등 성과 목표 달성 가능 예상
- (자산 관리 강화) 도쿄 IT지원센터 원금보존형자산의 사용 목적, 실사용 여부 등 정밀 점검을 통해 ICT기금의 해외 재원 안정적 관리 강화
- (타기금 해외지원 벤치마킹) 중진기금*으로 운영되는 베이징 글로벌 비즈니스센터의 현지 정착 지원 방식 및 성공 요인 등을 조사·분석
 - 중국 內 5개 거점을 운영하는 중소벤처기업진흥공단(KOSMES)의 글로벌비즈니스센터는 지역별 특성에 맞춰 기업을 지원
- * 중소벤처기업진흥공단의 중소벤처기업 창업 및 진흥기금
- (정책적 인사이트 확보) 일본의 AI 산업 육성을 위한 정부 지원 방식 및 'AI 일상화 시대'에 대한 기술적 변화 등을 조사·분석
 - AI 발전에 따라 AI·반도체 산업에 대규모 국가 예산 편성 및 민간 투자 유도를 위한 세제 혜택 도입, 글로벌 공급망 협력 체계 강화 필요

II. 출장 결과

1 ICT기금 사업 및 자산 점검

베이징 IT지원센터

□ 개요

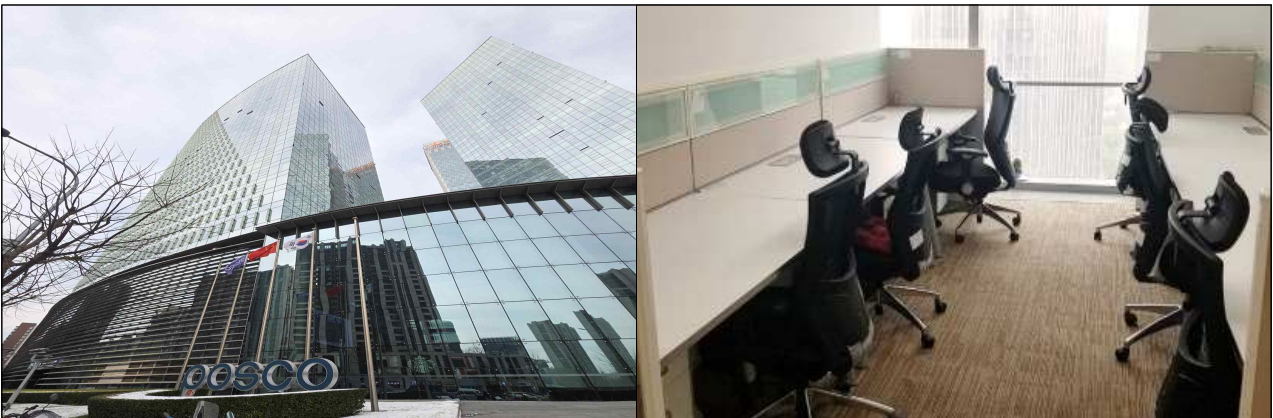
- (일자) 2025. 12. 16.(화)
- (장소) 베이징 IT지원센터 회의실(대한무역투자진흥공사)
- (참석자) KOTRA 신민제 센터장, KCA 정은화 대리, 이명선 대리

□ 센터 연혁

연도	내용
2000. 6. 19.	한국소프트웨어진흥원(KIPA) 북경센터(iPark) 설립
2007. 1. 30.	한국통신국제협력진흥원(KIICA)으로 북경IT지원센터 이관
2008. 10. 1.	대한무역투자진흥공사(KOTRA)로 베이징IT지원센터 이관

□ 센터 현황

- (위치) 베이징시 차오양구 왕징 Hongtai East St. 포스코센터 A동 28층
- (운영기관) 대한무역투자진흥공사(KOTRA)
- (인력현황/면적) KOTRA 파견인력 1명, 현지직원 2명 / 597m²



□ 주요 내용

- (사업환경) AI 산업의 방향성 결정과 R&D의 핵심 주체가 베이징 중심으로 이루어져 AI 분야의 메인스트림(Mainstream)*을 형성
 - 상하이(경제), 선전(HW), 항저우(SW/AI) 등 중국의 첨단 산업 지형이 지역별 특화 거점으로 확장되었으나 AI 연구 기반은 베이징이 견고
 - 중국 항저우의 딥시크(DeepSeek)와 유사한 혁신 기업들도 AI 인재 영입 거점 역할을 하는 베이징에서 연구 인력을 기반으로 설립
- * 학계 : 칭화대학교, 베이징대학교 / 업계 : 바이두, 바이트댄스 등
- (지원내용) 중국 플랫폼 활용, 유관기관 네트워킹 및 세미나 개최 지원 등

구분	내용
한국기업 진출 기회 제공 (중국 플랫폼 활용)	- 유망 전시회 참가 지원으로 기업 홍보 기회 제공 - 중국 협화유관기관 협력 상담회 및 로드쇼 참가 기회 제공
기업 정보생산 및 전파 (중국 양자산업동향 보고서 등)	- ICT 관련 중국 과학기술 시장·법규 정보 전파 - 베이징 진출기업 대상 세미나 개최
네트워킹* 및 애로사항 지원 * KIC중국, KISA, KOSTEC 등	- 한·중 유관기관 네트워킹 및 협력사업 추진(중국과학 기술혁신 세미나, 한중산학연합동 인재양성 세미나 등) - 입주사 및 재중국 기업 애로사항 지원

- (성공사례) 스마트 스탬프 원천 기술을 보유한 핀테크 기업 윈투씨엠은 스마트폰에 '도장'을 찍어 결제·적립하는 서비스를 24개국에 제공
 - 라인(LINE)과 서비스 협력 체결을 통해 라인 공식 계정 서비스와 기술을 연동하여 마케팅, 결제 등 기능을 구현(최근 5년간 최대 실적)
 - 라인 기프트 숍과 O2O 모바일 교환권 유통 플랫폼 및 로컬별 사업 네트워크를 결합하여 대만 필두 동남아 모바일 교환권 시장 확대
- (예산집행) 보조금 관리 플랫폼 e나라도움에서 사업의 집행 유형 방식이 변경(비예치형 → 예치형)됨에 따라 자금을 투명하게 관리 가능
 - 기존 '예산 선 집행 후 환급' 방식에서 '승인 후 지급'으로 변경되어 절차 세분화 및 집행 속도가 감소되었으나 자금 관리 수준은 증가

- (입주기업) 현재 입주율 80%(8개社 입주)로, 입주 예정인 2개社와 최종 협의 성사 시 입주율 100% 달성 가능 예상

< 베이징 IT지원센터 입주기업 >

No	기업명	내용
1	씨엘로크리에이티브	모바일을 통한 라이브 커머스 전문 솔루션 스타트업
2	원투씨엠	세계 최초 O2O 스마트 스탬프 개발 핀테크 기업
3	AIYUBOT	안전 보완용 라이다 제조 및 판매 기업
4	Panaxtos Corp.	로피드백 시스템 활용 두뇌건강기기 및 프로그램 개발 기업
5	티에스티코리아	중국인 유학생 학비 납부 서비스 제공 기업
6	첨단	차별화된 산업전문 콘텐츠 통합 마케팅 서비스 제공 기업
7	Webcash	소프트웨어 개발 및 공급, 정보기술컨설팅 서비스 제공 기업
8	파두(FADU)	데이터센터에 특화된 반도체 팹리스 기업

- (애로사항) 예산 및 중국 내 시장 진출을 위한 네트워킹 기회 부족, 지정학적 리스크로 인한 기업 활동 위축과 AI 관련 사업 홍보 제약
 - 한정된 예산으로 단독 사업 추진의 어려움이 존재하여 중국 내 여러 기관과 협력이 필수(‘월드 로봇 컨퍼런스’의 경우 한국투자공사와 연계 지원)
 - 대외 네트워킹 제약으로 센터에만 의존하여 시장 진출 기회 부족
 - 한·중 관계 경색 시 기업이 위축되거나 미국의 제재 및 기술 유출 이슈 등 민감성 문제로 AI 관련 사업의 대외적 홍보에 한계 존재

□ 주요 사진



도쿄 IT지원센터

□ 개요

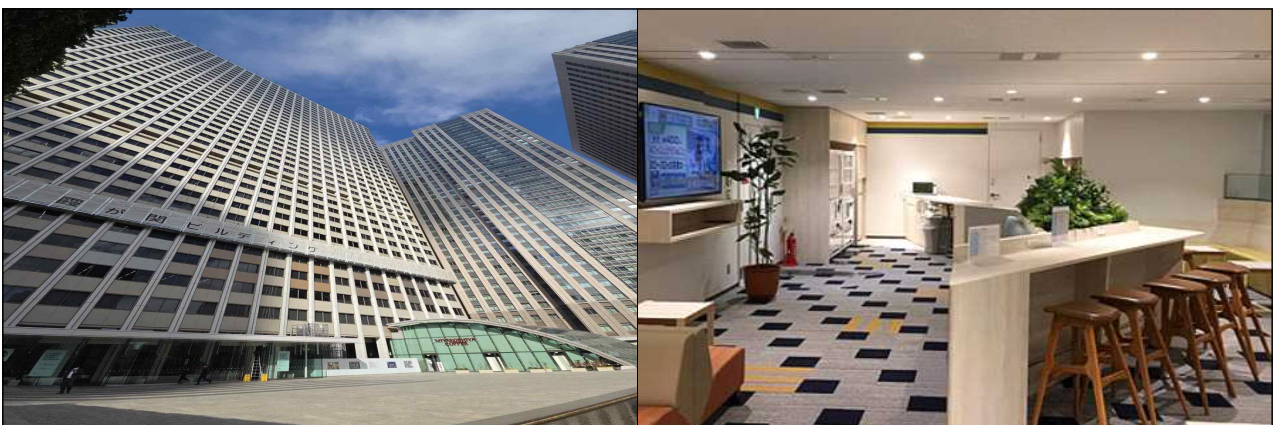
- (일자) 2025. 12. 19.(금)
- (장소) 도쿄 IT지원센터 회의실(대한무역투자진흥공사)
- (참석자) KOTRA 홍석균 센터장, 장보은 과장, KCA 정은화 대리, 이명선 대리

□ 센터 연혁

연도	내용
2001. 7. 16.	한국소프트웨어진흥원(KIPA) 도쿄센터(iPark) 설립
2007. 2. 25.	한국정보통신국제협력진흥원(KIICA)으로 도쿄IT지원센터로 이관
2008. 7. 1.	대한무역투자진흥공사(KOTRA)로 도쿄IT지원센터 이관

□ 센터현황

- (위 치) 도쿄 치요다구 가스미가세키 빌딩 5층
- (운영기관) 대한무역투자진흥공사(KOTRA)
- (인력현황/면적) KOTRA 파견인력 1명, 현지직원 3명 / 927.32m²



□ 주요 내용

- (사업환경) 스타트업에 대한 분위기가 일본 內 우호적으로 전환 및 지자체에서 실증 사업(PoC)을 진행하여 외국 기업 참여 기회 확대

- 일본무역진흥기구(JETRO) 등에서 스타트업을 위해 보조금 및 공간 제공, 민간에서 인큐베이팅 시설 설립 등 해외 기업 유치에 적극적
- 지자체에서 기업의 기술을 적용해 문제를 해결할 수 있는 테스트 필드를 제공하여 기술력 증명을 통해 시장 진입을 위한 발판 제공
- (지원내용) 지자체 실증사업, 파트너 발굴, 컨설팅, 현지 정착 지원 등

구분	내용
일본 지자체 DX PoC 지원	- 지자체의 수요에 부응하는 맞춤형 실증실험 참가 지원
전시회 및 세미나 참가 지원 (Korea-IT Expo, IT Cafa seminar)	- 현지 바이어 발굴 및 제품 시연, 홍보 등 지원을 위한 IT 분야 종합 전시상담회 참가 기회 제공 - 기업, 대리점 등 다양한 분야 일본 기업관계자 상담 지원
한·일 기업 교류 기회 제공	- 일본 고객 니즈에 맞는 한국 제품·솔루션 발굴, 매칭 - 1:1 상담 주선을 통해 한·일 ICT기업 간 비즈니스 확대

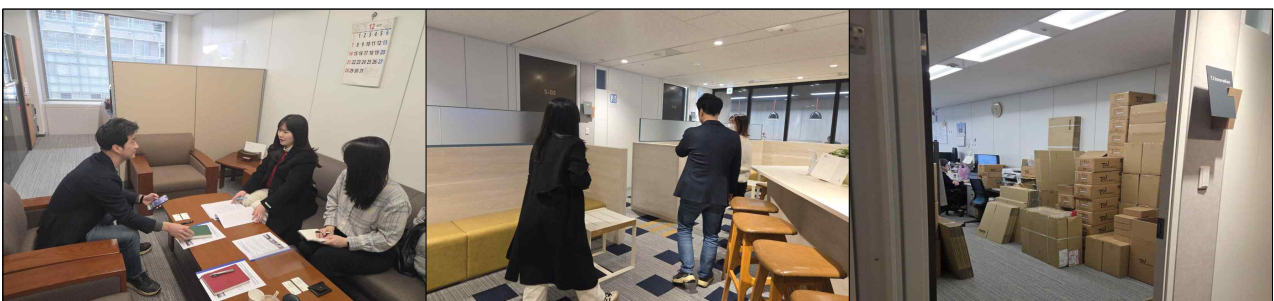
- (성공사례) 원격 솔루션 기술을 보유한 알서포트는 코로나19 팬데믹 이후 원격 제어 및 지원 수요 증가로 매출 약 500억 원을 달성(일본 內 약 300억 원)
- 일본 최대 통신사 NTT 도코모로부터 지분 투자 유치 및 도코모 스마트폰에 안심원격 지원 기술을 탑재하며 해당 시장 점유율 1위 달성
- 재택근무 및 비대면 상담 수요에 따라 샤프(Sharp) 등 주요 기업에 원격 제어 기술을 공급하는 등 안정적인 현지화 성공 모델 구축
- (자산점검) 기금으로 지원한 센터 임차보증금에 대한 현장점검 실시
- 계약서, 사무실 위치, 실제 용도 및 타목적(전대 등) 사용 여부 확인하는 등 제출 자료와 불일치 여부 점검을 통한 자산 관리 강화([붙임~] 참고)
- '26년도 계약이 만료(11/30)됨에 따라 연말 점검 시 갱신계약서 검토 및 기존 계약서 내용과 대조하여 변동 사항 여부 점검 필요
- (입주기업) 현재 입주율 84.6%(22개社 입주)로, '25년 말까지 입주 희망 기업 검토 및 선정 작업을 통한 입주율 제고 노력

< 도쿄 IT지원센터 입주기업 >

No	기업명	기업 정보
< 독립형 개별실 >		
1	가온 브로드밴드	네트워크 및 브로드밴드 솔루션 전문 기업
2	H2Interactive	게임 소프트웨어 퍼블리싱 및 전자상거래
3	TJ Innovation	4G/5G Multi-Band/Sharing DAS/ICS 중계기
4	KAFLIX	렌터카 무인시스템/렌터카 전용 Cloud ERP/키오스크
5	QuadMiners	네트워크&클라우드 보안 솔루션
6	애플로스터	Global Smartwatch Face 플랫폼
7	CRSCUBE	종합 임상시험 솔루션 제공업체
8	닥터나우	비대면 진료 및 약배달 의료 앱
9	WATA	AI 클라우드 공간관리 플랫폼
10	에누마	아동 이러닝 교육 솔루션
11	NEWIN	교육용 솔루션 콘텐츠 개발
12	Portlogics	수출/수입 업무 오더 통합 관리 시스템
13	RAONSECURE	다단계 인증(MFA) 솔루션, FIDO 인증
14	TeamSparta	IT 인재육성 관련 온라인 교육 서비스, 소프트웨어 개발 및 제공 기업
15	인이지	공장 프로세스 최적화 예측 AI 솔루션
< 공유 오피스 >		
1	J-beauty	키오스크형 광고 발신기 스타트업
2	Alpha Brothers	인공지능 활용 시장검증 솔루션 제공 스타트업
3	FITTRIX	AI 신체측정 헬스케어 서비스 제공 스타트업
4	BH EVS	차량용 모바일 무선충전 등 자동차 전자 전문 스타트업
5	InterX	산업DX 및 AI 자율제조 토탈 솔루션 제공 스타트업
6	퓨리오사AI	AI반도체 설계 및 개발 스타트업
7	와디즈	크라우드 펀딩 스타트업

- (애로사항) 현지 시장 안착을 위한 필요 기간과 입주 허용 기간 괴리 및 센터 내 기업 물품 적재시설 미비에 따른 근무 환경 저해
 - 일본 시장은 시장 진입 및 초기 성과 창출 기간이 5년 이상 소요되어 입주 기간(최대 6년) 내 안정적으로 정착하는데 어려움 존재
 - 센터 적재시설 부족에 따른 사무실 내 물품(하드웨어 등) 혼재로 업무 공간 협소 및 근무 환경 저해에 따라 창고 등 추가 지원 필요

□ 주요사진



2

타기금 해외 지원사업 벤치마킹

□ 개요

- (일자) 2025. 12. 15.(월)
- (장소) 베이징 글로벌비즈니스센터 회의실(중소벤처기업진흥공단)
- (참석자) KOSMES 최경철 소장, KCA 정은화 대리, 이명선 대리

□ 센터 연혁

연도	내용
2002. 8.	중소벤처기업진흥공단(KOSMES)에서 수출 인큐베이터 설립
2018. 6.	혁신성장지원센터(Center for Innovative Growth)로 개소
2023. 1.	글로벌비즈니스센터로(GBC) 명칭 변경

□ 센터현황

- (위치) 베이징시 차오양구 왕징 Hongtai East St. 포스코센터 A동 28층
- (운영기관) 중소벤처기업진흥공단(KOSMES)
- (인력현황/면적) KOTRA 파견인력 1명, 현지직원 2명 / 1,069m²



□ 주요 내용

- (사업환경) 정부의 관리·감독 강화에 따라 기업들이 베이징 거점 중심 지방 확산 방식에서 수요 지역으로 우선 진출하는 구조로 변화

- 제조 공장은 외곽으로 이동하거나 철수하는 추세이나 IT기업은 베이징 중심으로 사업이 현상 유지되는 상태

○ (지원내용) 수출 인큐베이터 운영 및 정부·기관·기업 교류 협력 등

구분	내용
해외 마케팅 인프라 제공	- 사무공간 및 공용시설 제공 - 개방형 Co-working 공유 오피스 제공
정보 제공	- 마케팅 및 시장 정보, 각종 세미나 정보 제공 - 정부기관 및 민간활동 참여 지원
정부기관 경제교류 활동 참가	- 국가급 정부기관 개최 포럼, 세미나 참가 - 최신 비즈니스 환경 및 경제정책 변화 이해 - 입주기업의 원활한 비즈니스를 위한 지원
경제협력기구 등 교류	- 중국 정부 및 유관기관과 협력 관계를 통한 한국 중소벤처기업의 로드쇼, 기업투자, 융자상담회 등 지원
한중 기업 간 기술 교류 협력	- 중국 정부 및 유관기관과 협력하여 기술 교류 추진

- (예산집행) 운영비로 사용 중인 ‘글로벌화 지원 플랫폼’ 사업 외 KOSMES의 ‘온라인 수출 플랫폼’ 사업 등을 통해 기업 지원에 활용
- (성공사례) 비즈니스센터 입주기업 중 두 업체가 합작하여 디즈니 IP를 확보해 체험형 콘텐츠 사업 진행 및 약 60억 원의 투자유치
- (애로사항) 전시회 부스 비용 등 정부 지원 및 업무 대비 인력 부족
 - 정부에서 전시회 부스 비용 등을 전액 지원해 주는 지방과 달리 베이징 內 진출 기관이 많아 예산 지원 및 협조에 어려움이 존재
 - IT·제조·무역 등 다양한 업종의 기업 관련 행사 및 세미나 참가, 유관기관 교류, 투자유치 등 지원 업무 대비 인력 부족

□ 주요사진



3

「SEMICON Japan 2025」 참관

□ 개요

- (일자) 2025. 12. 17.(수) ~ 18.(목)
- (장소) 도쿄 빅사이트(국제 전시장)
- (내용) AI와 반도체 기술 융합을 통한 글로벌 비즈니스 협력 생태계 조성
과 차세대 AI 솔루션 혁신 및 기술 동향 공유
- ※ 주요의제 : AI x 지속가능성 x 반도체(AI와 반도체 기술의 혁신이 지속 가능한 미래를 추진)

□ 주요 내용

- (기조연설) 생성형 AI를 위한 혁신을 강조하며, 단순 연산 성능 향상을 넘어 전력 효율성이 ICT 산업의 핵심 과제로 부상했음을 시사
 - 지속 가능한 GenAI 및 HPC 애플리케이션을 위한 반도체 혁신 강조
 - AI가 단순한 소프트웨어를 넘어서 제조 하드웨어와 결합하는 AI x Robotics, AI x Mobility 등 융합의 중요성 시사
- (AI트렌드) AI 기술의 전방위적 확산 및 ICT 기술 융합이 핵심
 - 클라우드 서버 중심의 AI가 모바일, 자동차 등 디바이스 레벨로 확장 되면서 ICT 하드웨어 생태계에서 저전력·고효율 기술의 중요성이 증대
 - 방대한 트래픽 처리를 위한 광전 융합(PEC)이 차세대 통신(6G) 및 초고속 ICT 네트워크 구축을 위한 기반 기술로 시장에서 주목
- (국가전략) AI-반도체 일체형 육성 및 대규모 자금 투입을 통한 제조 기반을 재건하여 AI 산업 생태계 조성
 - AI 칩의 성능을 극대화하기 위한 '칩렛(Chiplet)' 기술 등 첨단 패키징 분야 및 물리적 AI(Physical AI)와 엣지(Edge) AI를 집중 육성

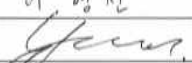
- AI 데이터센터의 전력 소비 급증 문제 대응을 위해 에너지 효율 기술을 국가 차원에서 지원 및 민간 투자 유도를 위한 세제 혜택 도입
 - AI 및 반도체 산업에 장기적인 자금 지원 체계 마련을 위해 2030년까지 대규모 예산 편성 및 다년도 지원 보장
- (전시내용) AI 고도화에 따른 전력 효율성 제고를 통해 지속 가능 성장 도모 및 신시장 개척을 위한 글로벌 공급망 협력 체계 강화

기업명	전시품	내용
 Rapidus	AI 기반 설계 툴	AI를 활용해 복잡한 최첨단 칩 설계 시간을 단축하고 비용을 절감하는 솔루션
 SYNOPSYS	전자 설계 자동화 솔루션	칩 설계 단계에서부터 AI를 적용해 수율을 예측하고 최적화하는 기술
 micron	초고성능 및 저전력 메모리	엔비디아(NVIDIA) 등의 AI 가속기에 탑재되는 고대역폭 메모리
 ADVANTEST	AI 및 고성능 컴퓨팅 칩	테스트 데이터를 실시간 분석하여 불량을 잡아내고 공정 피드백을 주는 지능형 솔루션
 IBM	양자 컴퓨팅 파빌리온	양자 기술을 실제 반도체 산업 생태계와 연결
 BostonDynamics	4족 보행 로봇	산업 현장에서 데이터 수집 및 감시업무 수행
 Kawasaki	휴머노이드 로봇	사람과 유사하게 작업할 수 있는 고도화된 피지컬 AI 기술
 UNITREE	고성능 로봇개	AI의 운동 제어 능력과 자율 주행 기술

- (제언사항) AI의 고성능화와 지속 가능성 달성을 위한 첨단 패키징 기술 혁신과 친환경적 에너지 효율성 및 공급망 기술 협력 강조
- 초미세 공정 한계 극복을 위한 칩렛 등 차세대 패키징 기술 적용 및 탄소 저감을 위한 고효율 전력 반도체(Green AI) 생태계 조성
 - 생성형 AI를 넘어선 온디바이스·피지컬 AI 수요에 대응하기 위해 소재·부품·장비부터 제조사 간 전략적 기술 제휴 및 공급망 리스크 관리 필수

붙임1

도쿄 IT지원센터 원금보존형자산 현장점검 결과

대상 기관	대한주택투자진흥공사
점검 일시	2025. 12. 19.
KCA 점검자	이 명 선
기관 확인자	

No.	요청/check	요청/확인사항	내용	확인사항	점검결과	비고(특이사항)
1	요청	계약서	계약기간이 포함된 계약서(24년도 말 기준)	제출 자료와 계약서 대사(불일치 여부 점검)	○	
2	요청	갱신계약서	2025년 중 갱신된 계약서	이전 계약서 내용과 변동된 사항 확인	○	
3	요청	사무실/사택 정보	사무실 위치, 사택 거주 직원에 대한 정보	제출 자료와 대사(불일치 여부 점검)	○	
4	check	사무실/사택 방문	실사용 면적 추정	기본정보 대사(불일치 여부 점검)	○	
5	check		용도 확인	실제 용도 및 타목적(전대 등) 사용 여부 확인	○	
6	check		내·외부 공간 등 촬영	증빙자료 입수	○	
7	check	임대인에 관한 정보	임대인(법인, 개인) 명칭 등	임대인(법인/개인) 명칭, 주소, 연락처 등 파악	○	
8	check	현금보유분 사용 실태	2024. 12. 31. 기준 현금보유분	① 현재(2024. 12. 31.) 시재 확인 ② 그 이후 현금 사용 실태 ③ 수익 발생 부분 기금 반납 여부 및 증빙	해당영문	
9	check	콘도 회원권	콘도 회원권 증서	회원권 증서 입수 및 발행사 담당자 연락처	해당영문	

기타	
----	--

붙임2

중소벤처기업진흥공단 글로벌비즈니스센터 지원 내용

□ 지원 대상

- 해외 진출을 희망하는 유망 중소벤처기업

□ 베이징 글로벌비즈니스센터 구성

- 독립실 17실(2~3인 사무공간), 공유오피스 8석(2인 1실 및 단독) 운영
- 온라인 회의실, 중·대회의실(9~14석), 휴게공간, 도서관, 창고 등 제공



독립실



공유오피스



온라인 회의실



회의실



휴게실



탕비실

□ 지원 내용

- 사무공간 및 회의실, 사무용 집기, 인터넷, 전화 등 제공
- 마케팅 전문가, 법률, 회계 고문의 자문 및 컨설팅
- 현지 조기정착을 위한 서비스 및 행정 지원

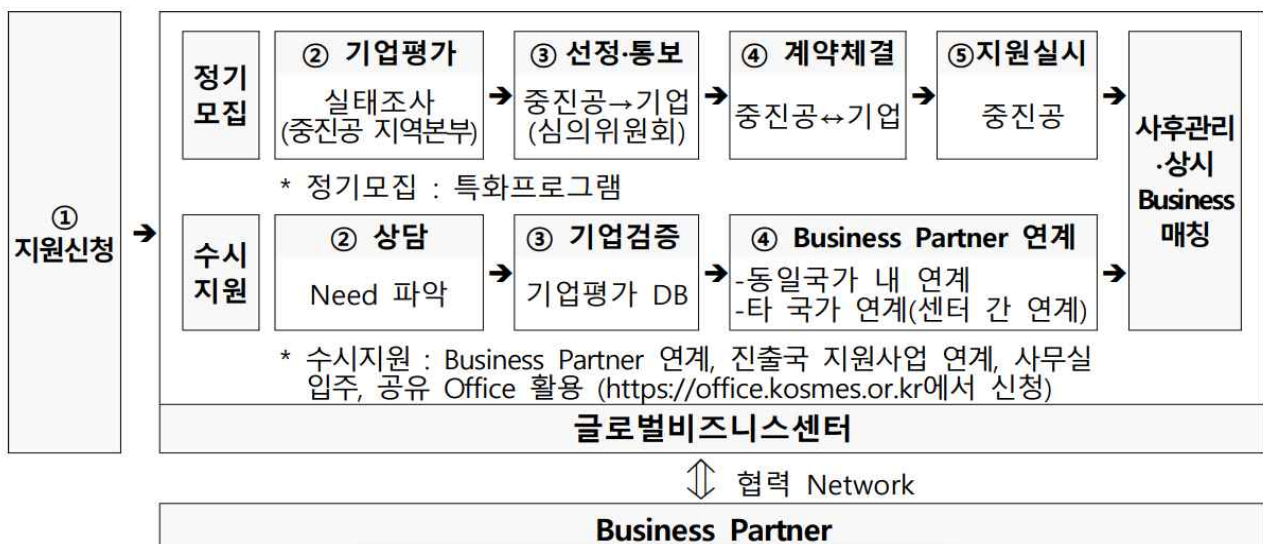
□ 지원 서비스

- 독립실 입주 및 공유오피스 이용 등 사무공간 지원
 - (독립실) 현지 법인설립 및 해외시장 개척을 위한 사무공간 제공
 - (공유오피스) 단기 이용 중소기업에 임시 사무공간 및 상담 장소 제공
- 입주 및 방문기업, 국내 소재 해외 진출 희망 기업 대상 법률·회계·세무·노무 등 자문 서비스 및 물류, ODA 등 다양한 서비스 제공

구분	내용
금융	현지 금융기관의 법인계좌 개설 지원, 금융·회계(세무) 컨설팅 지원 등
투자	정기 IR피칭 행사 추진, 유망기업 상시 추천을 통해 투자 유치 지원
현지화	현지 전문기관을 통한 제품·디자인 현지화, 해외인증, 기술 컨설팅 등 제공
마케팅	브랜드-K 등 우수 중소기업 제품의 유통망 진출 지원 등 수출시장 확대 지원

- 해외 현지 한인 동포 협·단체, 민간 및 정부 네트워크 연결 지원

□ 신청 방법



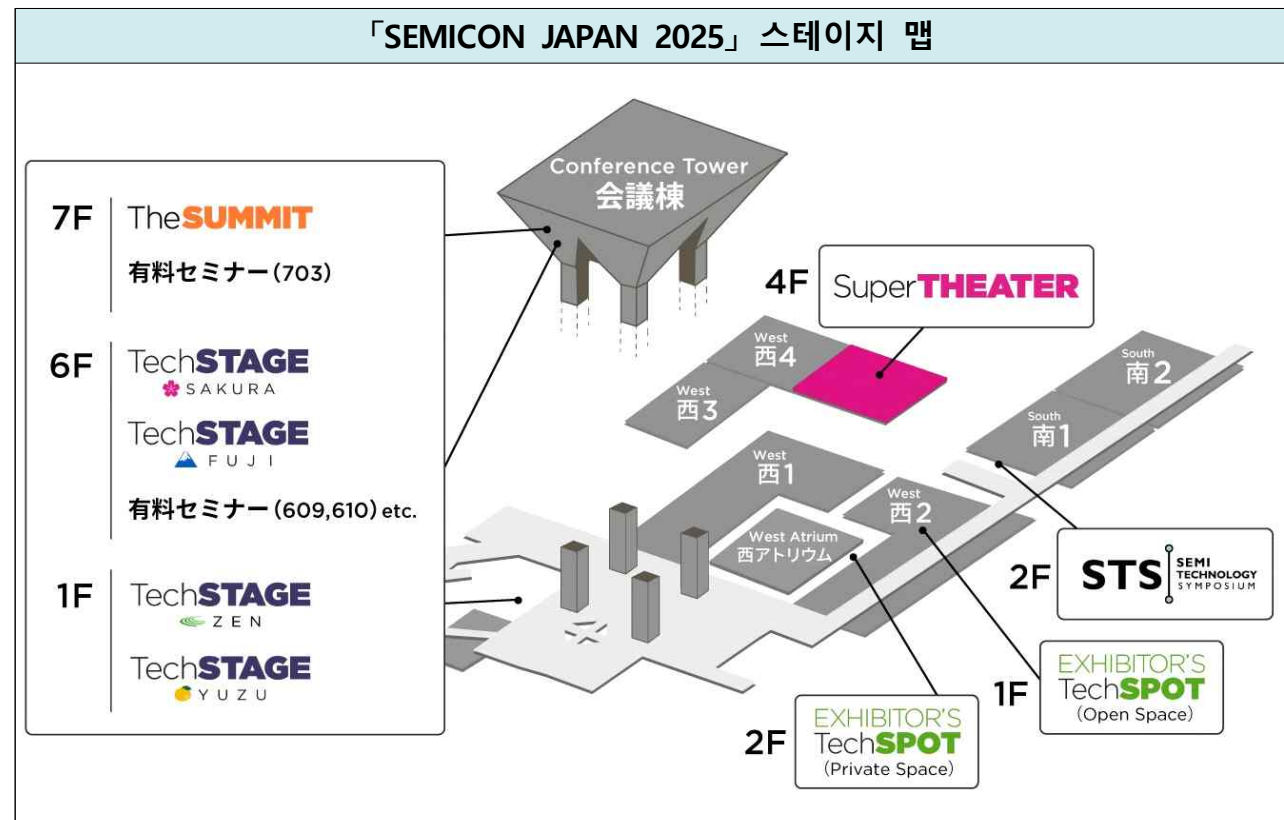
붙임3

「SEMICON Japan 2025」

□ 컨퍼런스 등록 내역

「SEMICON JAPAN 2025」 방문증		
<p>金融・官公庁・団体・その他 Financial, Government, Industry and Other Organizations</p> <p>VISITOR</p>  <p>SEMICON JAPAN 2025</p> <p>Korea Communications Agency</p> <p>JEONG EUNHWA</p> 	<p>通信・情報サービス Telecommunications and Information Services</p> <p>VISITOR</p>  <p>SEMICON JAPAN 2025</p> <p>Korea Communications Agency</p> <p>LEE MYUNGSUN</p> 	<p>開催概要 / Event Overview</p> <p>SEMICON JAPAN</p> <p>2025 12/17 水・19 金</p> <p>10:00~17:00</p> <p>来場者マイページ / VisitorMy Page</p> <p>申込 / お気に入りセミナーは来場者マイページからご確認ください。 Check your applied / starred seminars in your Visitor My Page.</p>  <p>注意事項 / ATTENTION</p> <p>※入場登録情報はQRコード読み取りによりその出展者が取得します。 *Exhibitors obtain registration information by scanning the QR code.</p> <p>お問い合わせ / Contact</p> <p>SEMICON Japan 2025 Visitor Support TEL : +81-(0)3-3292-5541 *Open period: ~12/19 (Closed Weekends/Holidays)</p>

□ 컨퍼런스 스테이지 맵



□ 컨퍼런스 세미나 일정

일자	시간	세미나 내용
12/17 (수)	10:00~12:30	Global Semiconductor Executive Summit <ul style="list-style-type: none"> - AI 슈퍼컴퓨팅(엔비디아 팀 코스타) - AI시대의 컴퓨팅 시스템 스케일링(IMEC 스티븐 쉬어) - 메모리 혁신을 통한 AI의 잠재력 발휘(마이크론 테크놀로지 스콧 드보어) - AI 시대의 도전에 맞서기 위한 파트너십(인텔 데이비드 블로스)
	12:45~14:45	Next Generation Semiconductor Technology 1 - Devices <ul style="list-style-type: none"> - AI 혁신을 위한 제조 지원 도구 및 발전(TSMC 에모토 유타카) - AI민주화와 새로운 패러다임 창출(선호 네트워크 오구라 타카히로) - 3D NAND로의 미래(샌디스크 히가시타니 마사아키) - 지속 가능한 생성형 AI 및 HPC 응용(IBM 무케시 카레)
	15:00~17:00	Semiconductor Technology 2 – Equipment and Materials <ul style="list-style-type: none"> - 3D 시대 재구성 방법(람 연구 바히드 바헤디) - AI 시대를 지원하는 첨단 소재의 도전 과제(JX 메탈 스가와라 시즈로) - AI 공동 창조 및 차세대 반도체 제조(후지필름 이와사키 테츠야) - AI 시대의 첨단 패키징 기술과 자동화(디스코 요시나가 아키라)
12/18 (목)	10:15~12:05	AI on the Edge <ul style="list-style-type: none"> - 생성형 AI 발전과 미래 동향(마츠오 연구소 김강수) - 클라우드 데이터센터의 미래(사쿠라 인터넷 다나카 쿠니히로) - AI 사회를 지원할 차세대 인프라(소프트뱅크 츠쿠다 히데유키) - 지속 가능한 디지털 및 친환경 순환(도쿄 일렉트론 이시다 히로유키)
	12:20~14:15	Generative AI-Policy, Hardware Design, Platform, Applications <ul style="list-style-type: none"> - 경제산업부의 AI 정책 동향과 전망(경제산업부 와타나베 타쿠야) - AI시대를 위한 오픈 실리콘(텐스토렌트 위한리엔) - AI 개발의 책임(엔트로픽 재팬 도조 히데토시) - 음성 생성 AI의 최전선(코토바 테크놀로지스 코마 히사유키)
	14:30~16:35	Advanced Packaging and Chiplet Summit 2025 <ul style="list-style-type: none"> - 광학 기술 중심의 지속 가능한 사회 실현(NTT 도코모 쿠도 아키코) - 자동차 칩렛의 연구 및 개발(SoC 기술연구 협회 가와하라 노부아키) - AI 데이터센터의 미래 패키징(AWS 안나푸르나 랩스 바박 사비)
12/19 (금)	10:30~12:10	Japan's Strategy for Advanced Semiconductors <ul style="list-style-type: none"> - Toward the Growth of Japan's Semiconductor Industry – Discussing Steps 1-2-3 & Beyond
	12:30~14:10	Global Competitiveness of Japan's Chip Industry <ul style="list-style-type: none"> - Japan's Semiconductor Strategy : Perspectives form Policy, Industry Structure and Geopolitics
	14:30~16:35	The Future of the Semiconductor Supply Chain : Challenges Toward Greening and Sustainability <ul style="list-style-type: none"> - 첨단 기술 분야의 지속 가능한 성장(맥킨지 앤 컴퍼니 츠치야 다이) - 글로벌 첨단 제조업에서 탈탄소화 주요 접근(애플 베스마 알하르부) - 에너지 효율적인 AI 가속화(어플라이드 머티어리얼즈 게리 디커슨) - 디지털과 친환경의 미래(도쿄 일렉트론 가와이 도시키)

□ 컨퍼런스 현장사진

